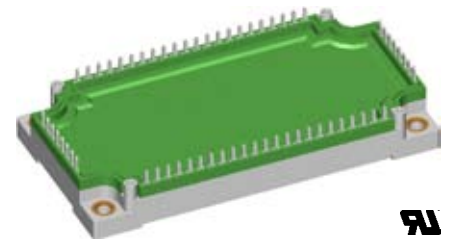
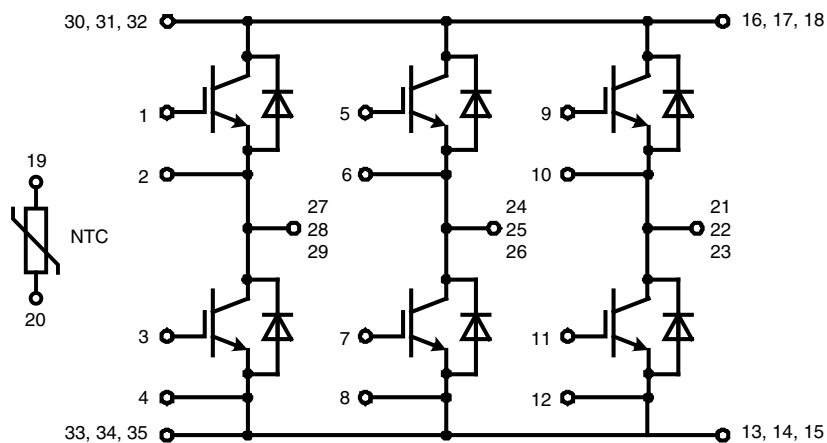


Six-Pack Trench IGBT

 $V_{CES} = 1200\text{ V}$
 $I_{C25} = 215\text{ A}$
 $V_{CE(sat)} = 1.7\text{ V}$

Part name (Marking on product)

MWI150-12T8T



E 72873

Pin configuration see outlines.

Features:

- Trench IGBT technology
- low saturation voltage
- low switching losses
- square RBSOA, no latch up
- high short circuit capability
- positive temperature coefficient for easy paralleling
- MOS input, voltage controlled
- ultra fast free wheeling diodes
- solderable pins for PCB mounting
- package with copper base plate

Application:

- AC motor drives
- Solar inverter
- Medical equipment
- Uninterruptible power supply
- Air-conditioning systems
- Welding equipment
- Switched-mode and resonant-mode power supplies

Package:

- "E3-Pack" standard outline
- Insulated copper base plate
- Soldering pins for PCB mounting
- Temperature sense included

Output Inverter T1 - T6

Symbol	Definitions	Conditions	Ratings			Unit	
			min.	typ.	max.		
V_{CES}	collector emitter voltage		$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$		1200	V	
V_{GES}	max. DC gate voltage	continuous			± 20	V	
V_{GEM}	max. transient collector gate voltage	transient			± 30	V	
I_{C25}	collector current		$T_C = 25^{\circ}\text{C}$		215	A	
I_{C80}			$T_C = 80^{\circ}\text{C}$		150	A	
P_{tot}	total power dissipation		$T_C = 25^{\circ}\text{C}$		690	W	
$V_{CE(sat)}$	collector emitter saturation voltage	$I_C = 150\text{ A}; V_{GE} = 15\text{ V}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$	1.7 2.0	2.1	V V	
$V_{GE(th)}$	gate emitter threshold voltage	$I_C = 6\text{ mA}; V_{GE} = V_{CE}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$	5.0	5.8	6.5	V
I_{CES}	collector emitter leakage current	$V_{CE} = V_{CES}; V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$		6	mA mA	
I_{GES}	gate emitter leakage current	$V_{GE} = \pm 20\text{ V}$			500	nA	
C_{ies}	input capacitance	$V_{CE} = 25\text{ V}; V_{GE} = 0\text{ V}; f = 1\text{ MHz}$		10770		pF	
$Q_{G(on)}$	total gate charge	$V_{CE} = 600\text{ V}; V_{GE} = 15\text{ V}; I_C = 150\text{ A}$		860		nC	
$t_{d(on)}$	turn-on delay time	inductive load $V_{CE} = 600\text{ V}; I_C = 150\text{ A}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}; R_G = 2.4\ \Omega$ $L_S = 70\text{ nH}$	$T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$	270		ns	
t_r	current rise time			50		ns	
$t_{d(off)}$	turn-off delay time			500		ns	
t_f	current fall time			340		ns	
E_{on}	turn-on energy per pulse			15.5		mJ	
E_{off}	turn-off energy per pulse			20		mJ	
RBSOA	reverse bias safe operating area	$V_{GE} = \pm 15\text{ V}; R_G = 2.4\ \Omega;$	$T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$ $V_{CEK} = 1200\text{ V}$		300	A	
SCSOA	short circuit safe operating area		$T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$		10	μs	
t_{SC}	short circuit duration	$V_{CE} = 900\text{ V}; V_{GE} = \pm 15\text{ V};$		600		μs	
I_{SC}	short circuit current	$R_G = 2.4\ \Omega;$ non-repetitive				A	
R_{thJC}	thermal resistance junction to case	(per IGBT)			0.18	K/W	

Output Inverter D1 - D6

Symbol	Definitions	Conditions	Ratings			Unit
			min.	typ.	max.	
V_{RRM}	max. repetitive reverse voltage		$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$		1200	V
I_{F25}	forward current		$T_C = 25^{\circ}\text{C}$		196	A
I_{F80}			$T_C = 80^{\circ}\text{C}$		132	A
V_F	forward voltage	$I_F = 150\text{ A}; V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$	1.95 1.85	2.2	V V
Q_{rr}	reverse recovery charge	$V_R = 600\text{ V}$ $di_f/dt = -2900\text{ A}/\mu\text{s}$ $I_F = 150\text{ A}; V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$	20		μC
I_{RM}	max. reverse recovery current			160		A
t_{rr}	reverse recovery time			320		ns
E_{rec}	reverse recovery energy			7		mJ
R_{thJC}	thermal resistance junction to case	(per diode)			0.28	K/W

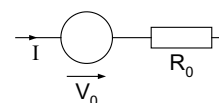
 $T_C = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise stated

Temperature Sensor NTC

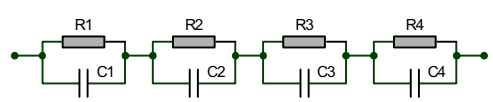
Symbol	Definitions	Conditions	Ratings			Unit
			min.	typ.	max.	
R_{25}	resistance	$T_C = 25^\circ\text{C}$	4.75	5.0	5.25	k Ω
$B_{25/50}$				3375		K

Module

Symbol	Definitions	Conditions	Ratings			Unit
			min.	typ.	max.	
T_{VJ}	operating temperature		-40		125	$^\circ\text{C}$
T_{VJM}	max. virtual junction temperature				150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}	storage temperature		-40		125	$^\circ\text{C}$
V_{ISOL}	isolation voltage	$I_{ISOL} \leq 1 \text{ mA}; 50/60 \text{ Hz}$			2500	V~
CTI	comparative tracking index				-	
M_d	mounting torque (M5)		2.7		3.3	Nm
d_S	creep distance on surface		10			mm
d_A	strike distance through air		7.5			mm
$R_{pin-chip}$	resistance pin to chip			2.5		m Ω
R_{thCH}	thermal resistance case to heatsink	with heatsink compound		0.02		K/W
Weight				300		g

0.0 Equivalent Circuits for Simulation

Ratings

Symbol	Definitions	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
V_0 R_0	IGBT	T1 - T6 $T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$		1.0 6.7		V m Ω
V_0 R_0	Diode	D1 - D6 $T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$		1.15 4.7		V m Ω



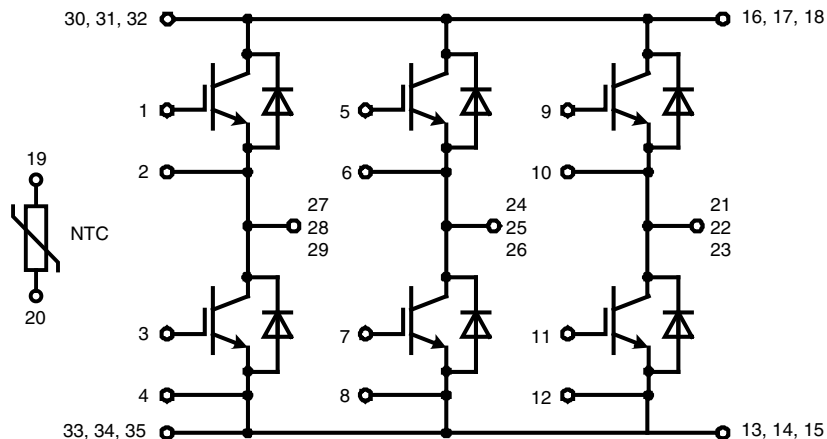
$$Z_{th}(t) = \sum_{i=1}^n \left[R_i \cdot \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau_i}\right) \right) \right]$$

$$\tau_i = R_i \cdot C_i$$

Symbol	min.	typ.	max.	Unit
R_1	0.0267		0.054	
R_2	0.0309		0.05	
R_3	0.061		0.096	
R_4	0.0614		0.08	
τ_1	0.0025		0.0025	
τ_2	0.076		0.076	
τ_3	0.036		0.036	
τ_4	0.076		0.076	

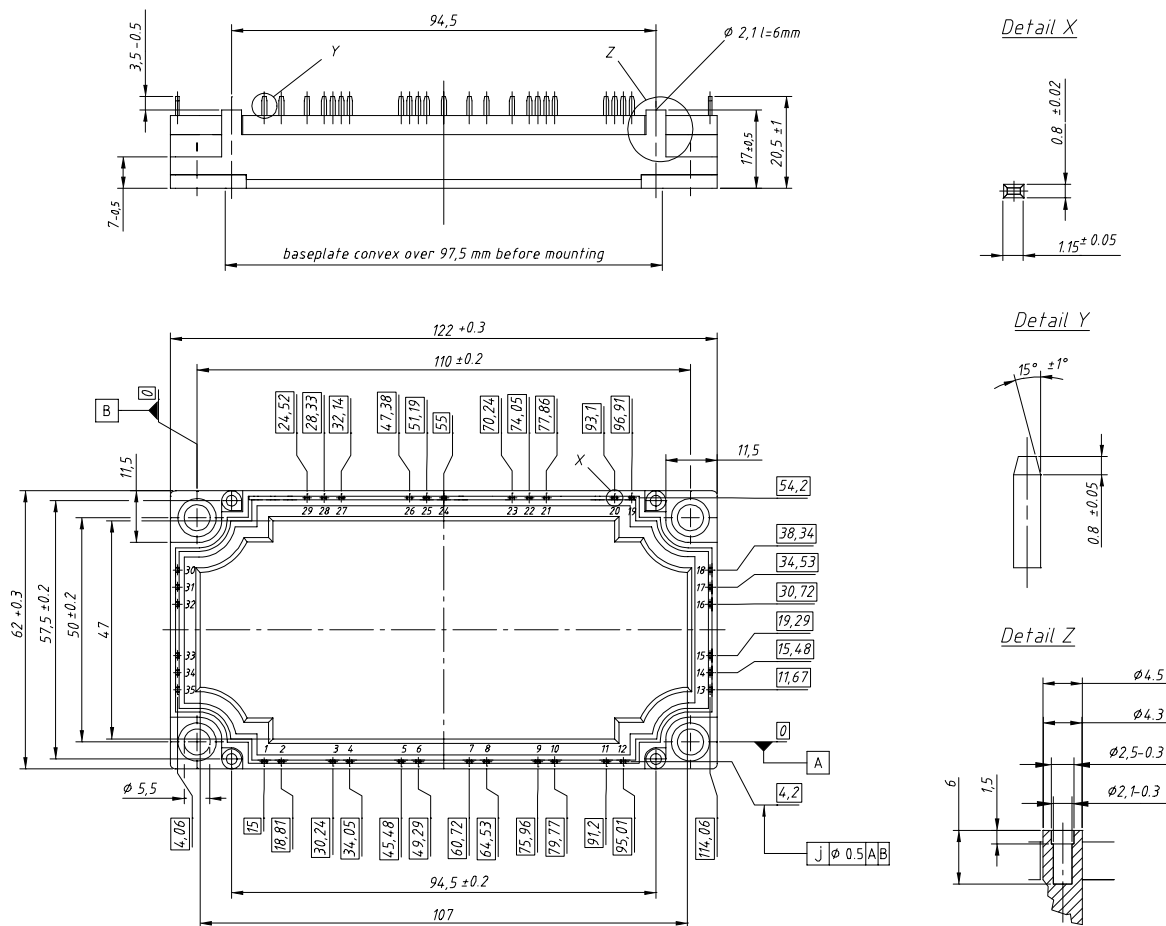
$T_C = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise stated

Circuit Diagram



Outline Drawing

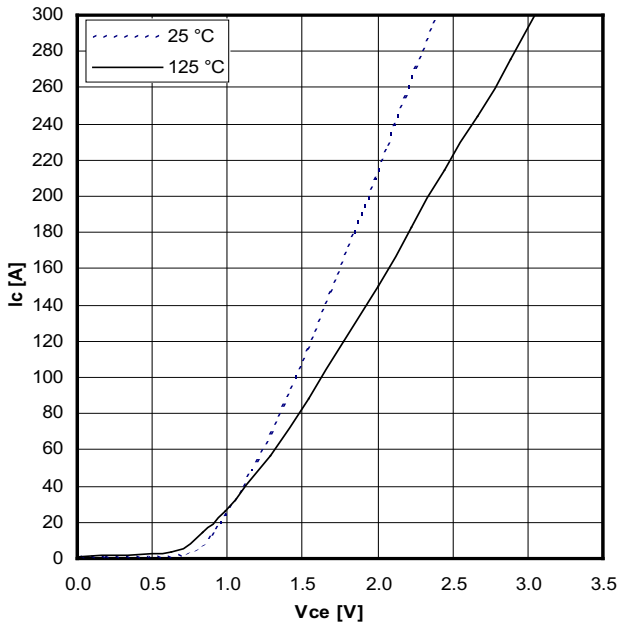
Dimensions in mm (1 mm = 0.0394")



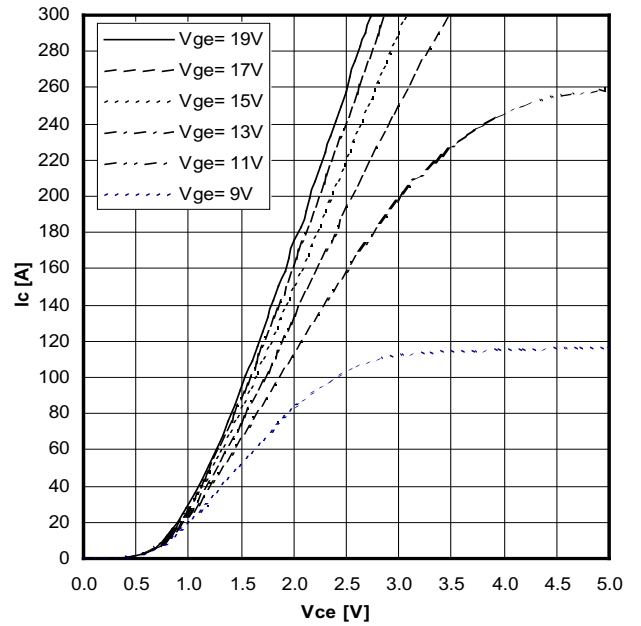
Product Marking

Ordering	Part Name	Marking on Product	Delivering Mode	Base Qty	Ordering Code
Standard	MWI150-12T8T	MWI150-12T8T	Box	5	502301

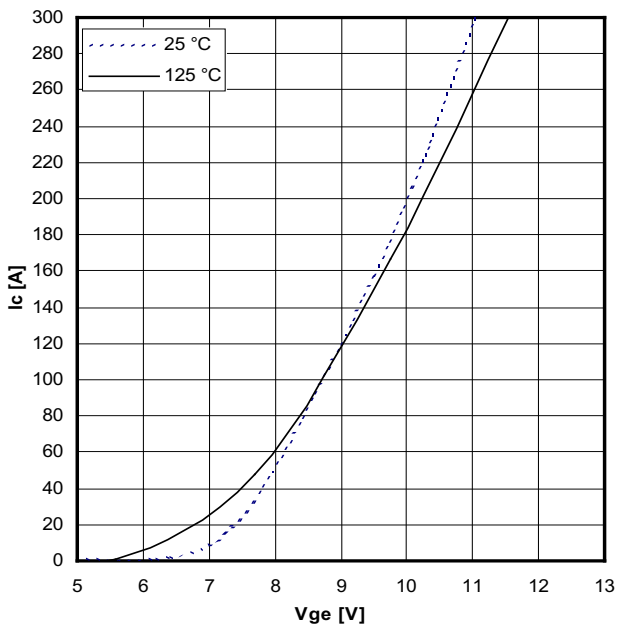
Inverter T1 - T6



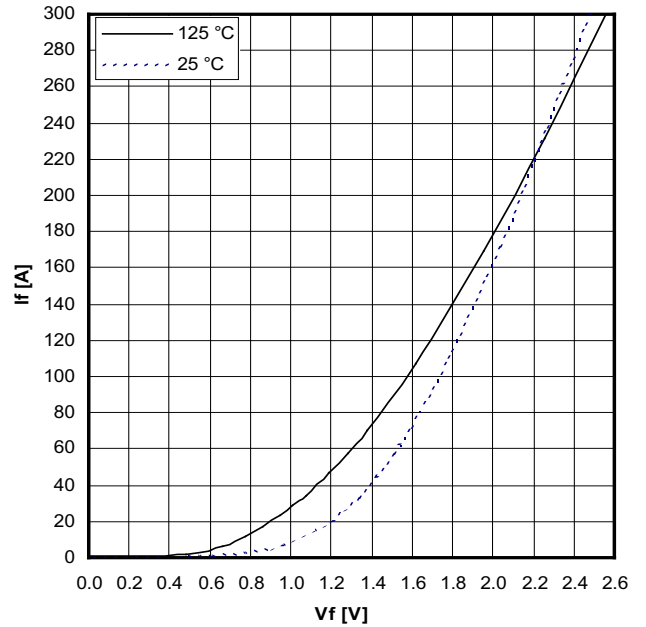
Typ. output characteristics



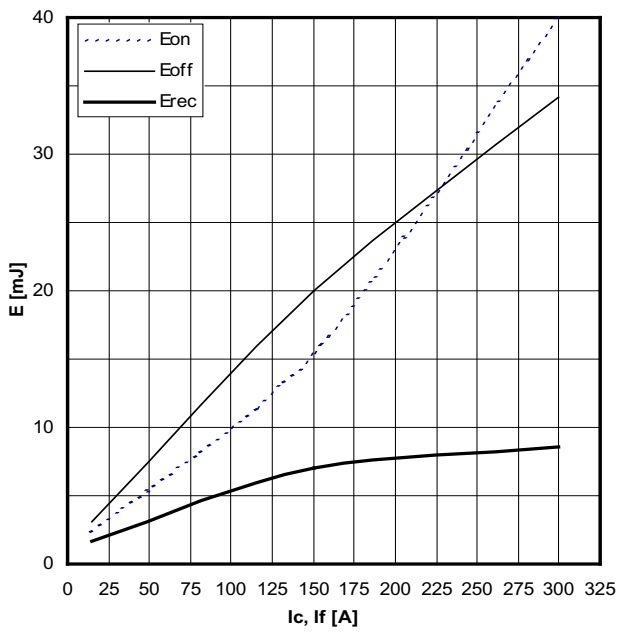
Typ. output characteristics



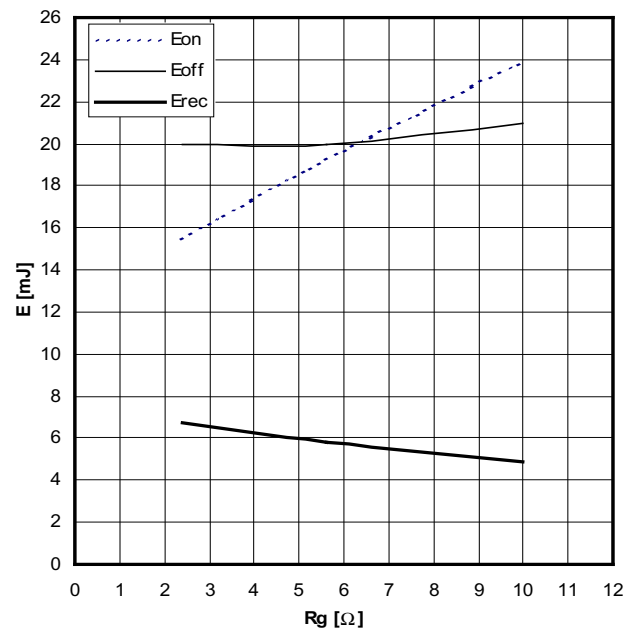
Typ. transfer characteristics



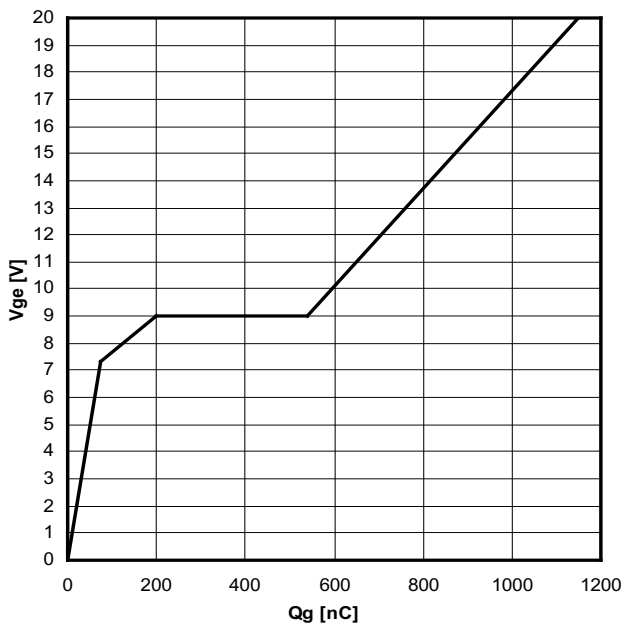
Typ. transfer characteristics



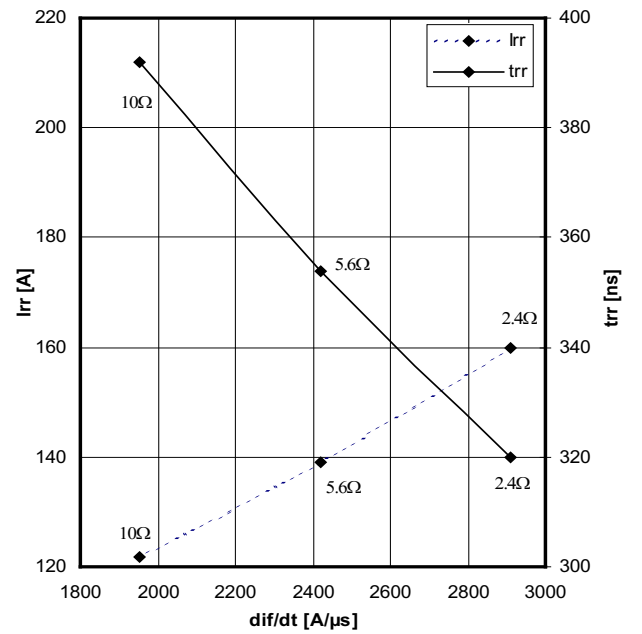
Typ. switching energy vs. collector current



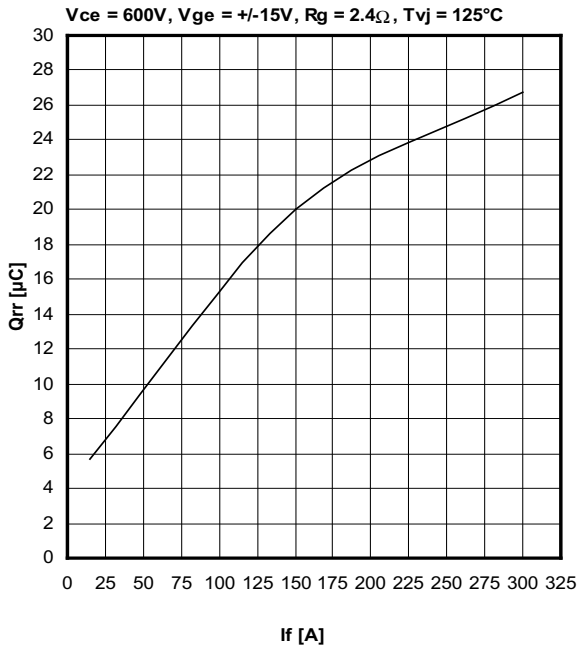
Typ. switching energy vs. gate resistance



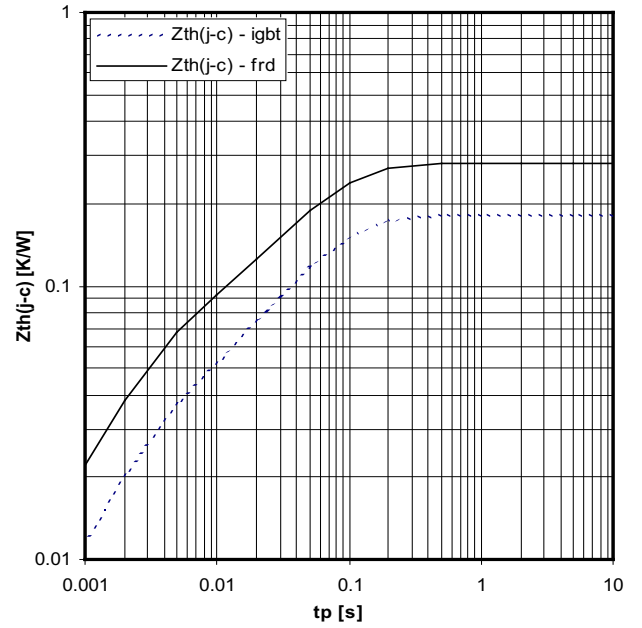
Typ. turn-on gate charge



Reverse recovery characteristics

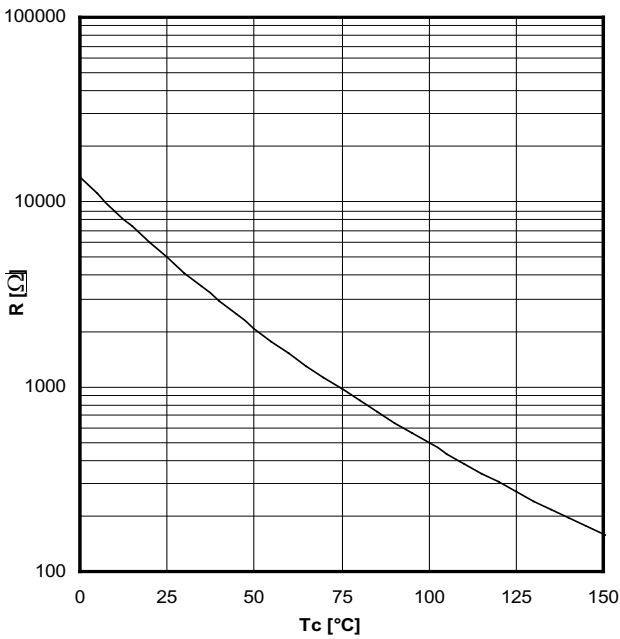


Reverse recovery characteristics



Typ. transient thermal impedance

NTC



Typ. NTC resistance versus temperature



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.